

超精密加工でしあわせな未来を



株式会社三井ハイテック (証券コード: 6966)

2024年1月期第1四半期 決算

2023年6月14日



超精密加工でしあわせな未来を

■ サマリー	...	1
<hr/>		
■ 2024年1月期 第1四半期決算		
決算業績概要（前年同期比較）	...	2
セグメント別 売上高・営業利益・設備投資額（前年同期比較）	...	3
連結営業利益増減要因（前年同期比較）	...	4
決算業績概要（直前期比較）	...	5
セグメント別 売上高・営業利益・設備投資額（直前期比較）	...	6
連結営業利益増減要因（直前期比較）	...	7
連結貸借対照表（3カ月変動）	...	8
<hr/>		
■ 参考資料		
財務ハイライト	...	9
連結業績推移（会計年度別）	...	10
連結業績推移（セグメント別）	...	11
連結売上高・営業利益率 四半期別推移	...	12
金型・工作機械事業 売上高・営業利益率 四半期別推移	...	13
電子部品事業 売上高・営業利益率 四半期別推移	...	14
電機部品事業 売上高・営業利益率 四半期別推移	...	15

➤ 2024年1月期 第1四半期の事業報告

売上高	45,265 百万円 (前年同期比 5.8% 増 、 2,479 百万円 増収)
営業利益	3,823 百万円 (前年同期比 42.1% 減 、 2,779 百万円 減益)

- ・ 売上高は、自動車各社の生産回復による電機部品事業の受注増が寄与し増収。営業利益は、主に半導体在庫調整の影響を受けた電子部品事業の受注減により減益。
- ・ 電機部品事業は、自動車各社の生産回復を受けて、既存製品の需要増と新規製品の量産開始が寄与し増収、営業利益は先行投資に伴う費用増等により微増。
- ・ 電子部品事業は、情報端末向け半導体などを中心に半導体在庫調整が継続し、受注減の影響により減収減益。

➤ 今後の見通し

- ・ 電機部品事業は、自動車各社の半導体調達不足は改善されてきており、第1四半期から引き続き、既存製品と新規製品の受注拡大を見込む。また、電動車市場拡大による今後の成長へ向けた先行投資を継続。
- ・ 電子部品事業は、スマホ・PC向けをはじめとする半導体在庫調整が、第1四半期を底に徐々に回復すると想定しているが、情報端末・民生向け半導体在庫調整の本格的な回復は、下期後半から来期を見込む。

超精密加工でしあわせな未来を



2024年1月期 第1四半期決算

■ 決算業績概要（前年同期比較）

〔単位：百万円〕	前年同期 ('22/2-'22/4)	当期 ('23/2-'23/4)	増減	増減率
売上高	42,786	45,265	+2,479	+5.8%
営業利益	6,603	3,823	△2,779	△42.1%
営業利益率	15.4%	8.4%	△7.0pts	
経常利益	8,161	4,537	△3,624	△44.4%
当期純利益 *1	6,842	3,213	△3,629	△53.0%
当期純利益率	16.0%	7.1%	△8.9pts	
設備投資	4,046	5,401	+1,354	+33.5%
減価償却費	2,128	2,477	+349	+16.4%
EBITDA	8,731	6,301	△2,430	△27.8%
期中平均レート 米ドル	119.91円	133.36円	13.45円の円安	

*1 当社株主に属する当期純利益

■ セグメント別 売上高・営業利益・設備投資額（前年同期比較）

〔単位：百万円〕



前年同期 ('22/2-'22/4)



当期('23/2-'23/4)

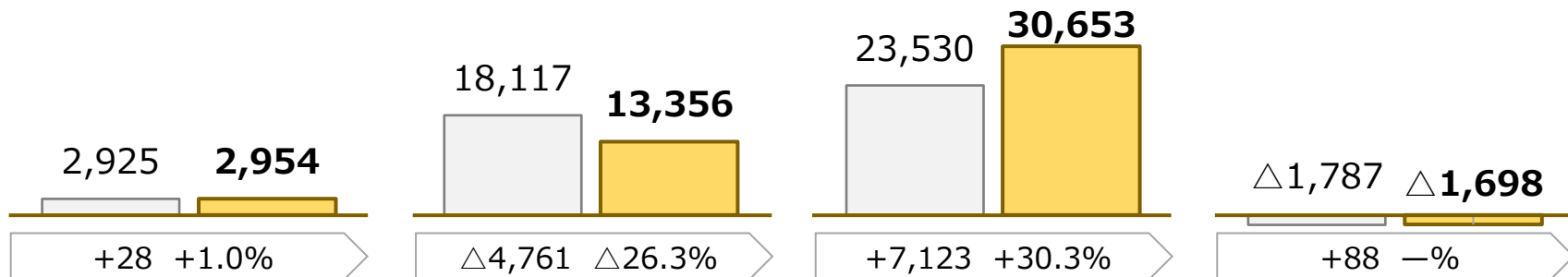
金型・工作機械

電子部品

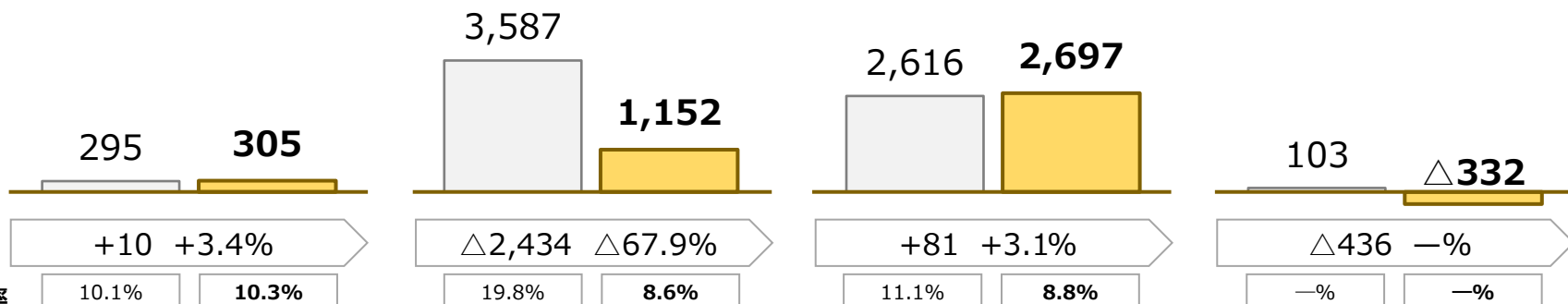
電機部品

消去又は全社

売上高



営業利益



営業利益率

設備投資

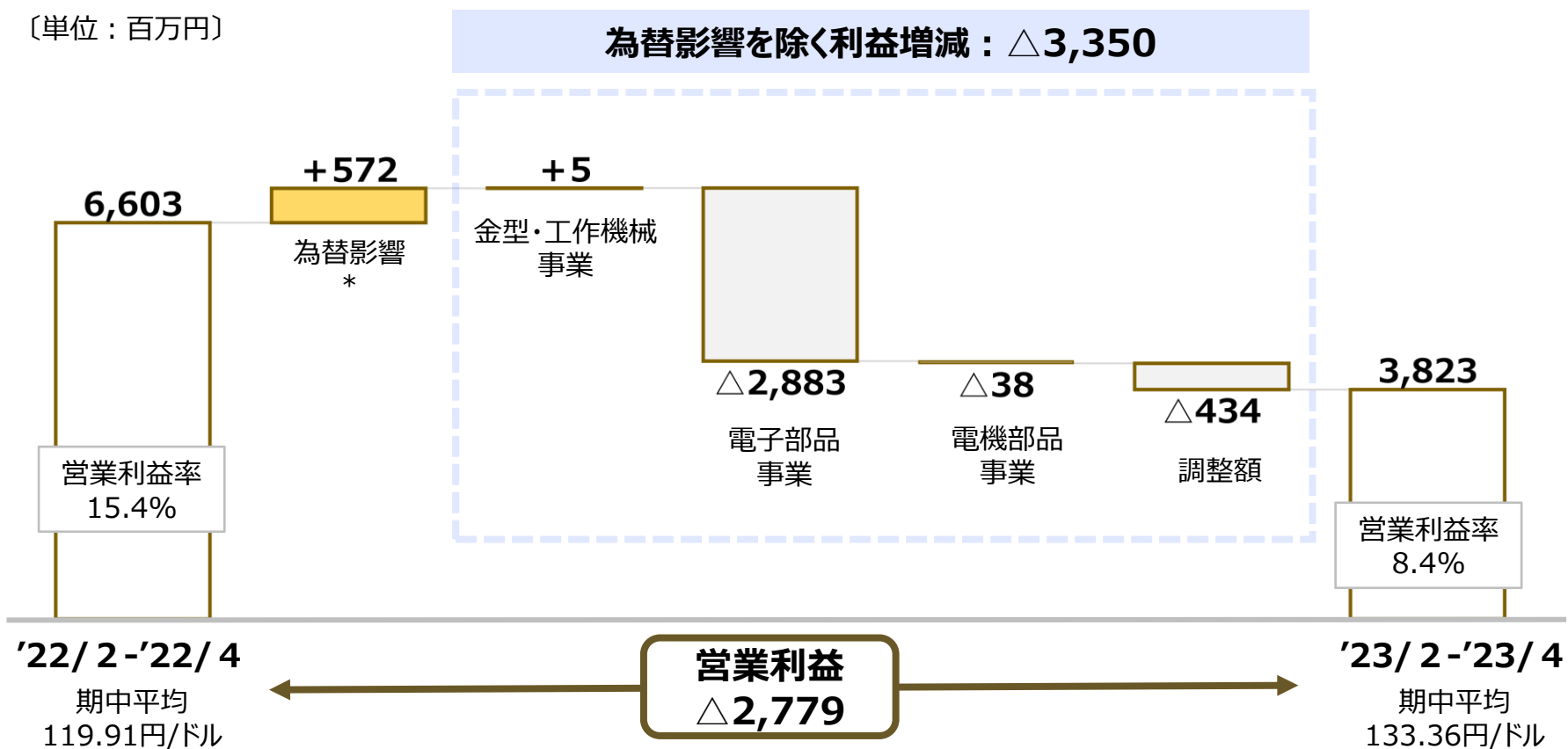


減価償却



■ 連結営業利益増減要因（前年同期比較）

〔単位：百万円〕



* 為替影響

金型・工作機械事業	+ 4
電子部品事業	+ 447
電機部品事業	+ 120

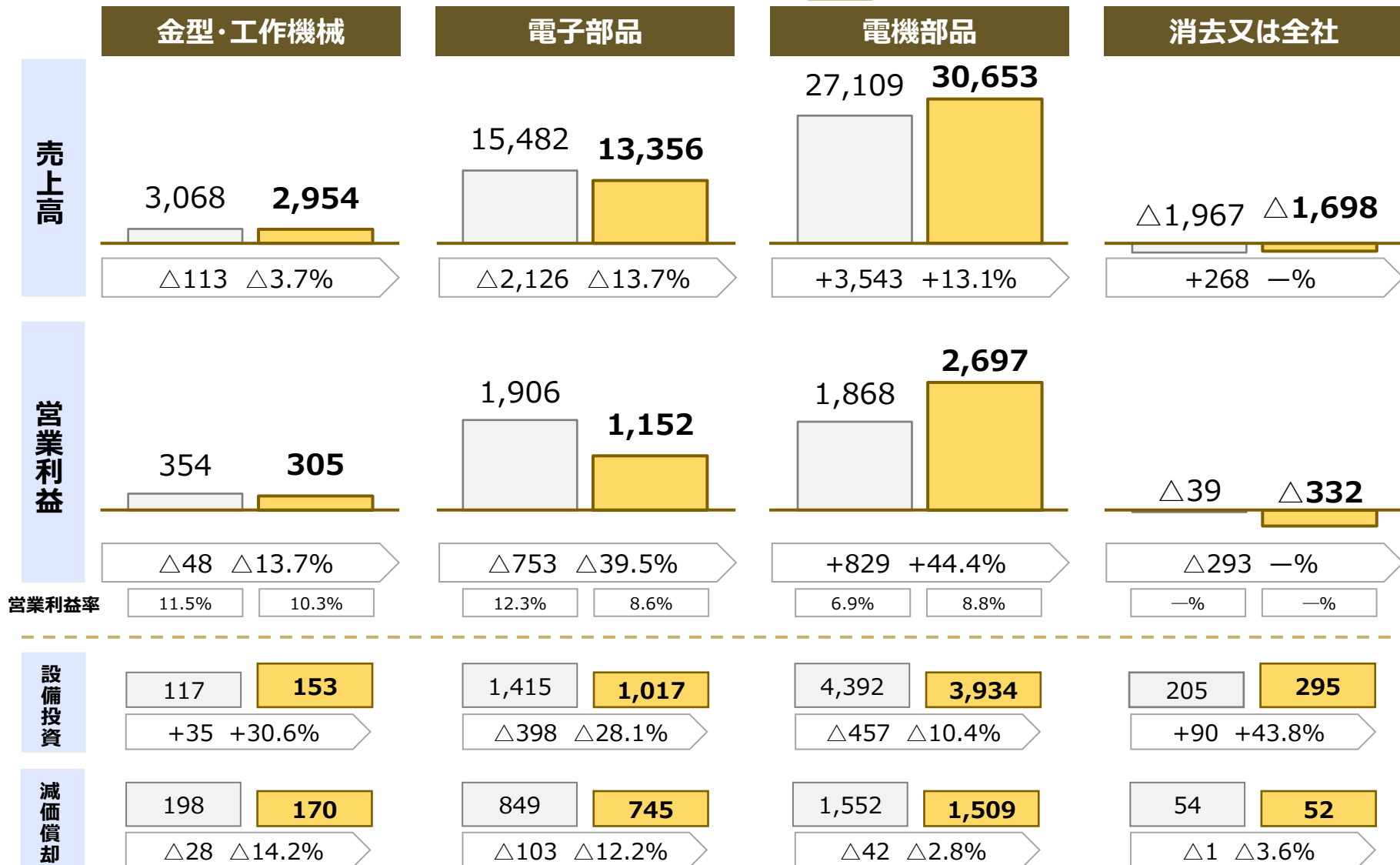
■ 決算業績概要（直前期比較）

〔単位：百万円〕	'23年 1 月期 第 4 四半期 ('22/11-'23/1)	'24年 1 月期 第 1 四半期 ('23/ 2-'23/ 4)	増減	増減率
売上高	43,693	45,265	+1,571	+3.6%
営業利益	4,089	3,823	△265	△6.5%
営業利益率	9.4%	8.4%	△0.9pts	
経常利益	1,469	4,537	+3,068	+208.9%
当期純利益 *1	625	3,213	+2,587	+413.4%
当期純利益率	1.4%	7.1%	+5.7pts	
設備投資	6,131	5,401	△729	△11.9%
減価償却費	2,653	2,477	△176	△6.7%
EBITDA	6,743	6,301	△441	△6.6%
期中平均レート 米ドル	135.98円	133.36円	2.62円の円高	

*1 当社株主に属する当期純利益

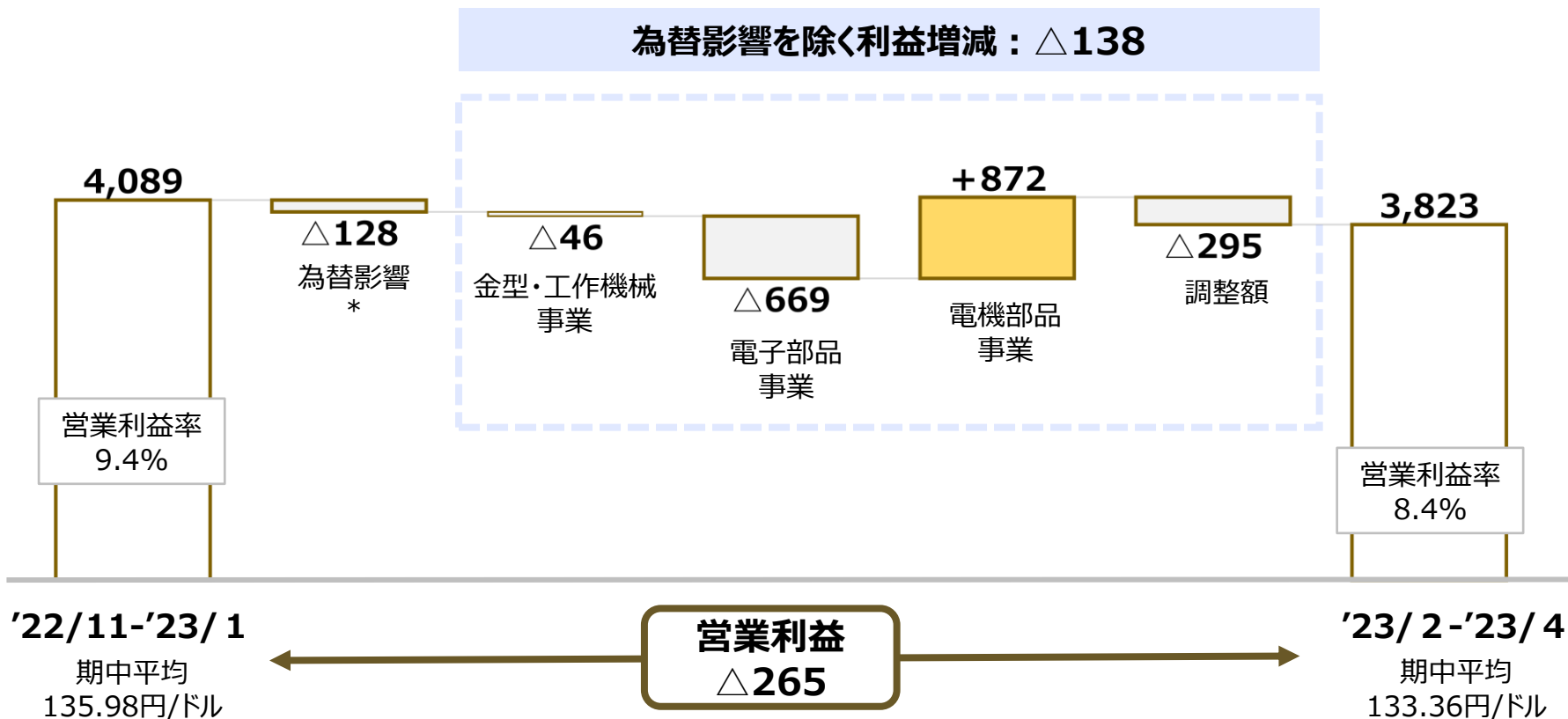
■ セグメント別 売上高・営業利益・設備投資額（直前期比較）

〔単位：百万円〕 □ '23年1月期 第4四半期 ('22/11-'23/1) ■ '24年1月期 第1四半期 ('23/2-'23/4)



■ 連結営業利益増減要因（直前期比較）

〔単位：百万円〕

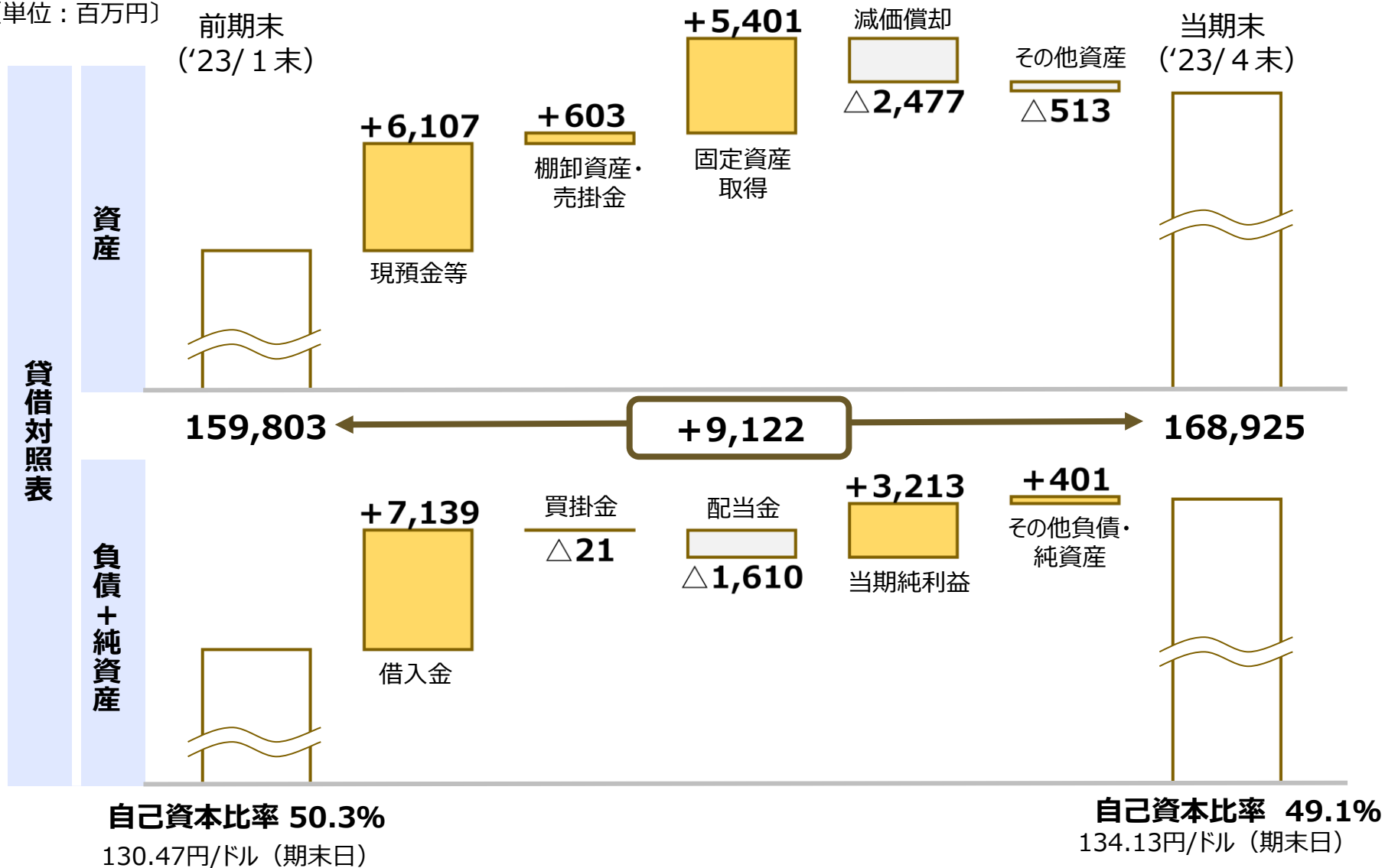


* 為替影響

金型・工作機械事業	△ 2
電子部品事業	△ 84
電機部品事業	△ 42

■ 連結貸借対照表（3カ月変動）

〔単位：百万円〕



超精密加工でしあわせな未来を



参考資料

〔単位：百万円〕

	'19/1	'20/1	'21/1	'22/1	'23/1
売上高	81,985	86,970	97,351	139,429	174,615
営業利益	499	19	3,790	14,959	22,586
当期純利益又は損失	302	△624	2,592	11,778	17,581
総資産	85,000	89,507	96,256	134,036	159,803
純資産	48,333	45,859	47,782	61,383	80,607
1株当たり当期純利益又は損失	7.98	△16.86	70.92	322.24	480.99
設備投資	15,117	10,510	11,925	19,529	21,045
減価償却費	6,156	7,155	7,578	8,603	9,531
有利子負債	27,910	33,408	35,381	48,885	51,046
ネット有利子負債	8,167	13,914	17,632	17,575	17,017
EBITDA	6,656	7,175	11,368	23,563	32,118
自己資本比率	56.6%	51.0%	49.4%	45.6%	50.3%
ROE	0.6%	△1.3%	5.6%	21.7%	23.3%
D/Eレシオ（倍）	0.57	0.71	0.72	0.80	0.64
ネットD/Eレシオ（倍）	0.17	0.30	0.36	0.29	0.21

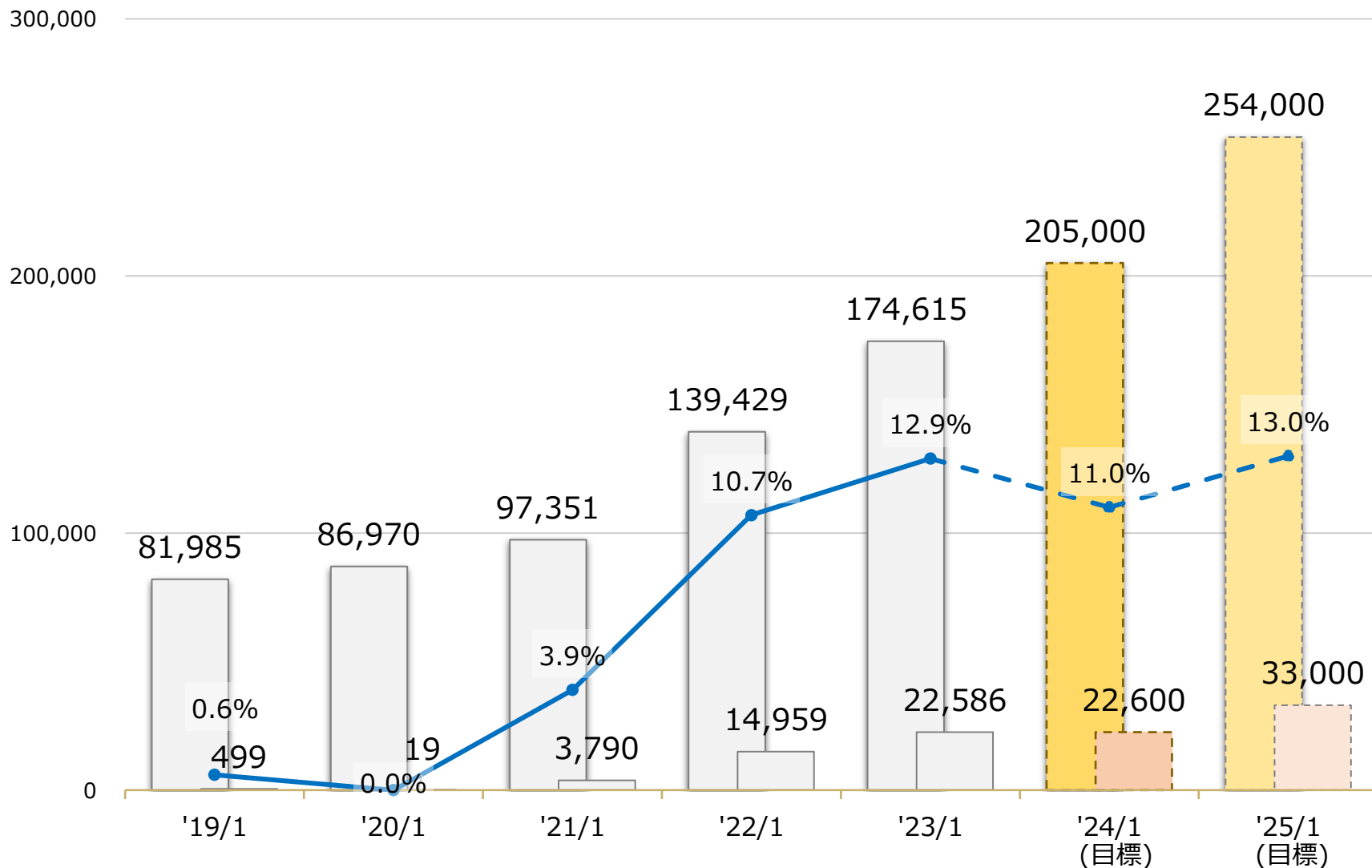
■ 連結業績推移 (会計年度別)

〔単位：百万円〕

売上高

営業利益

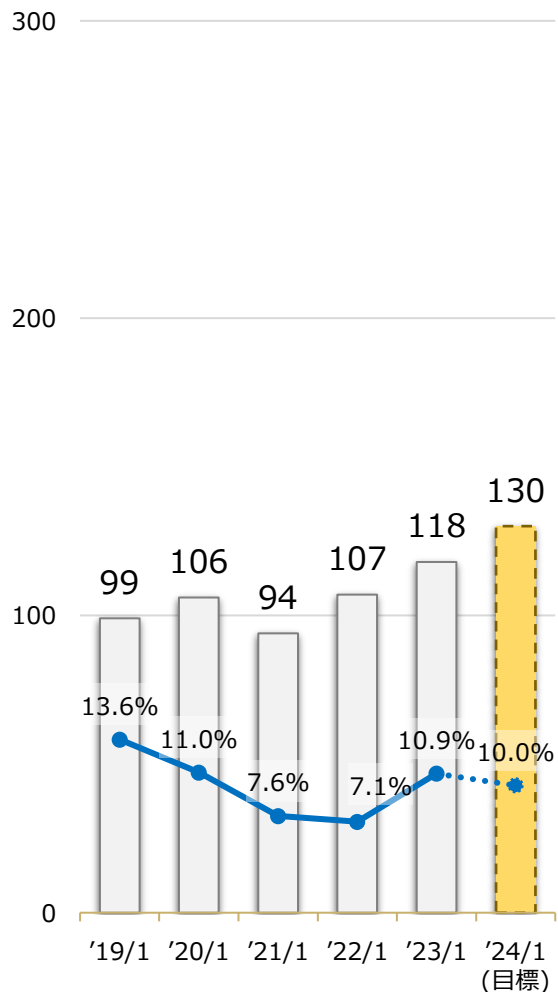
営業利益率



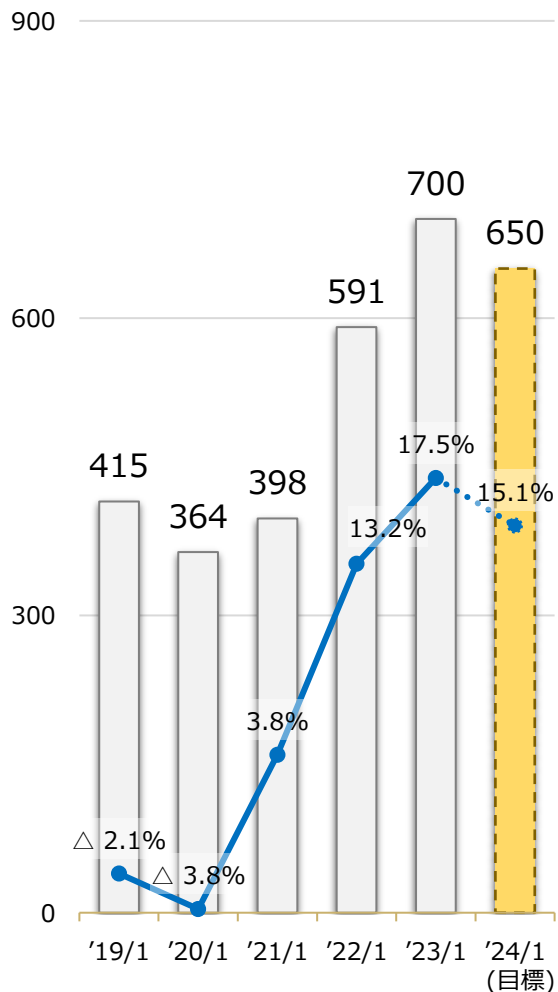
■ 連結業績推移 (セグメント別)

(単位：億円) ■ 売上高 ● 営業利益率

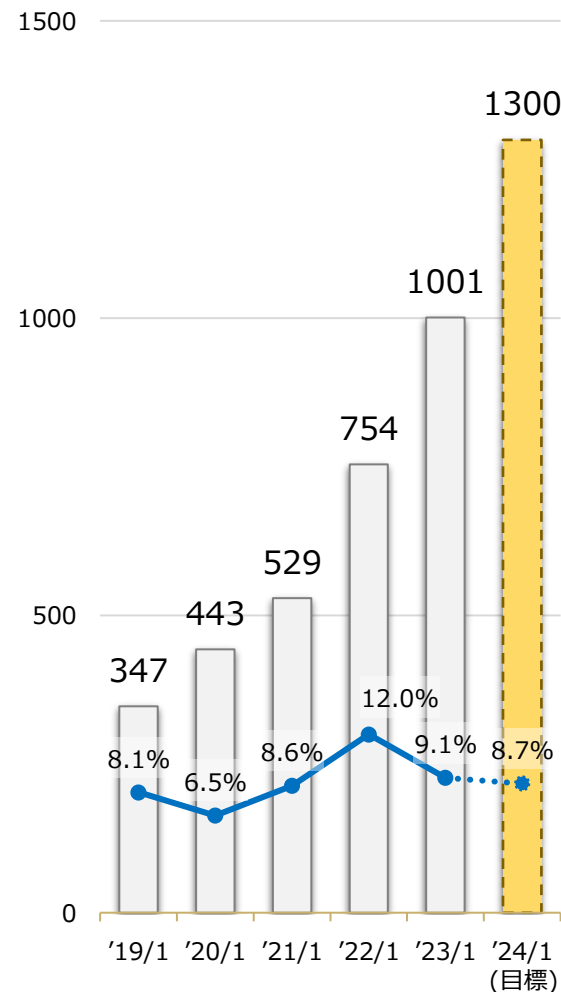
金型・工作機械



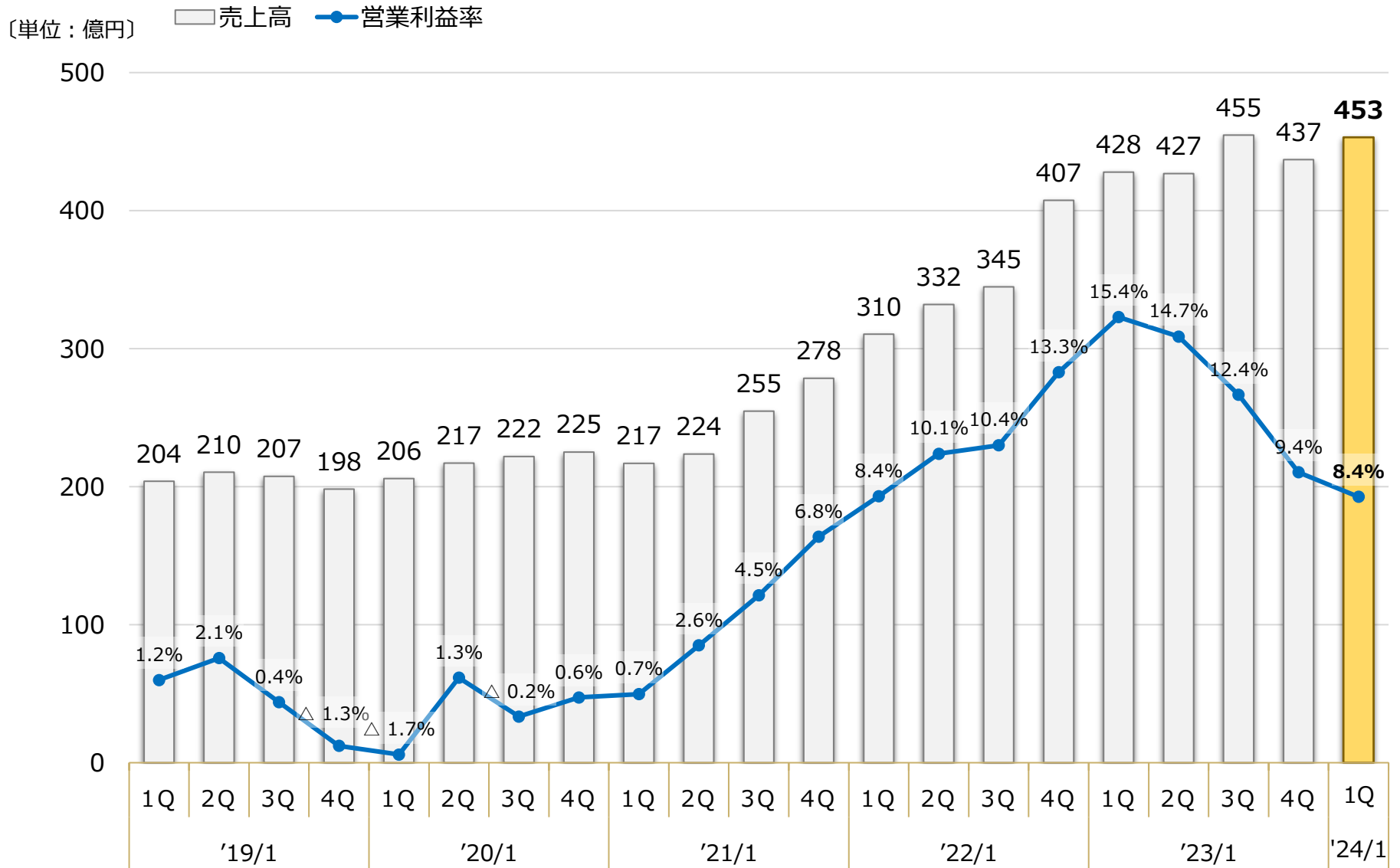
電子部品



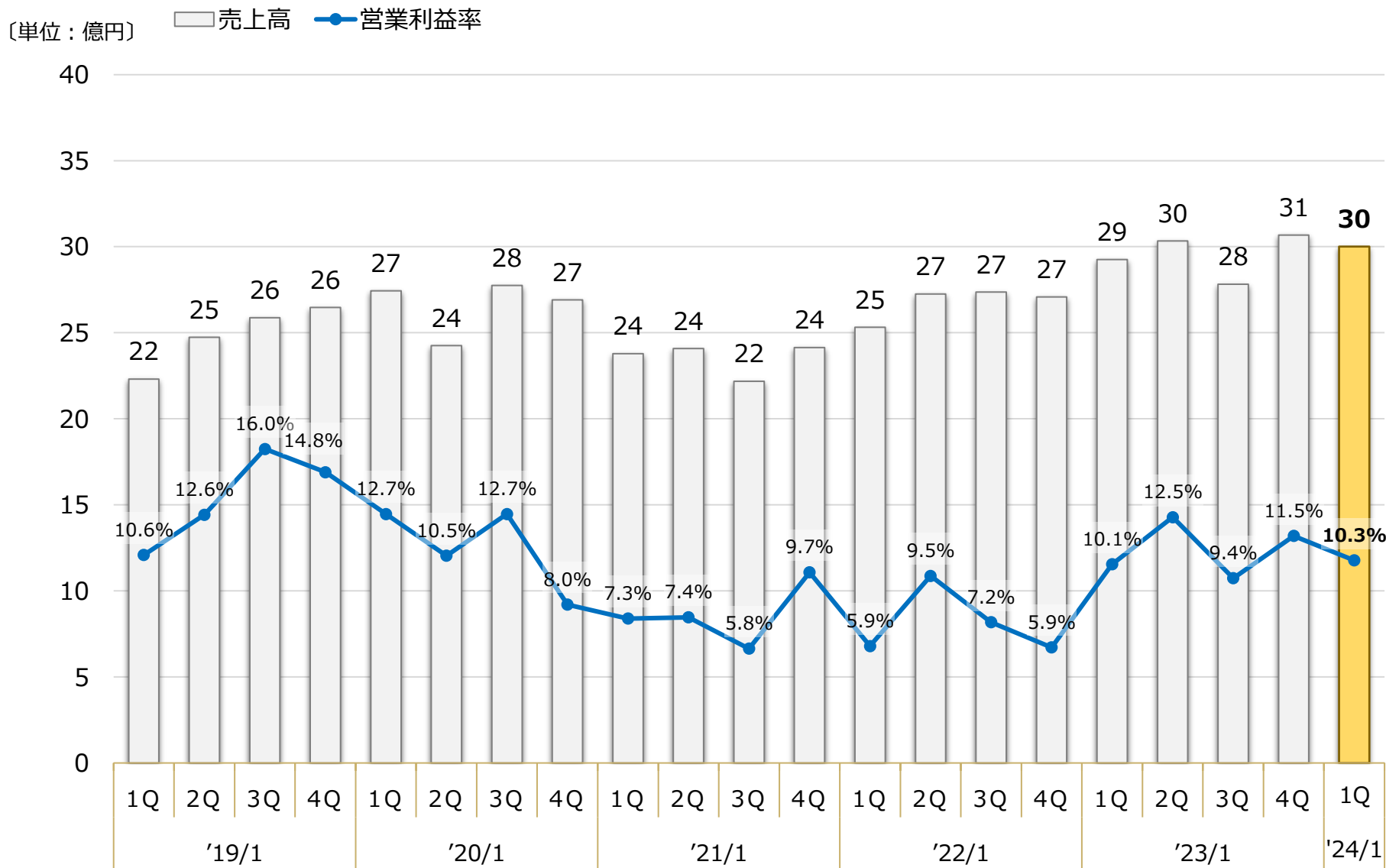
電機部品



■ 連結売上高・営業利益率 四半期別推移

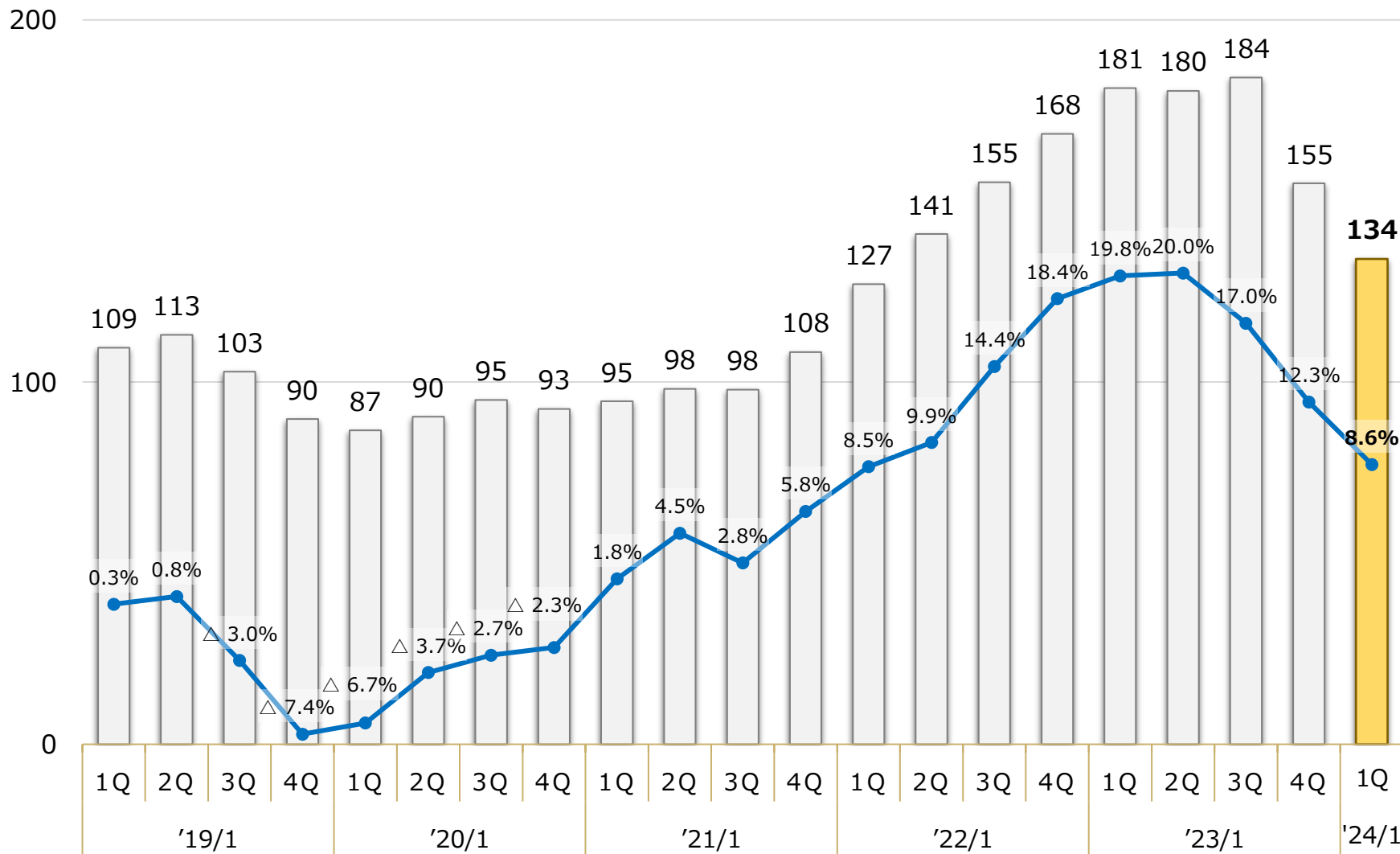


■ 金型・工作機械事業 売上高・営業利益率 四半期別推移



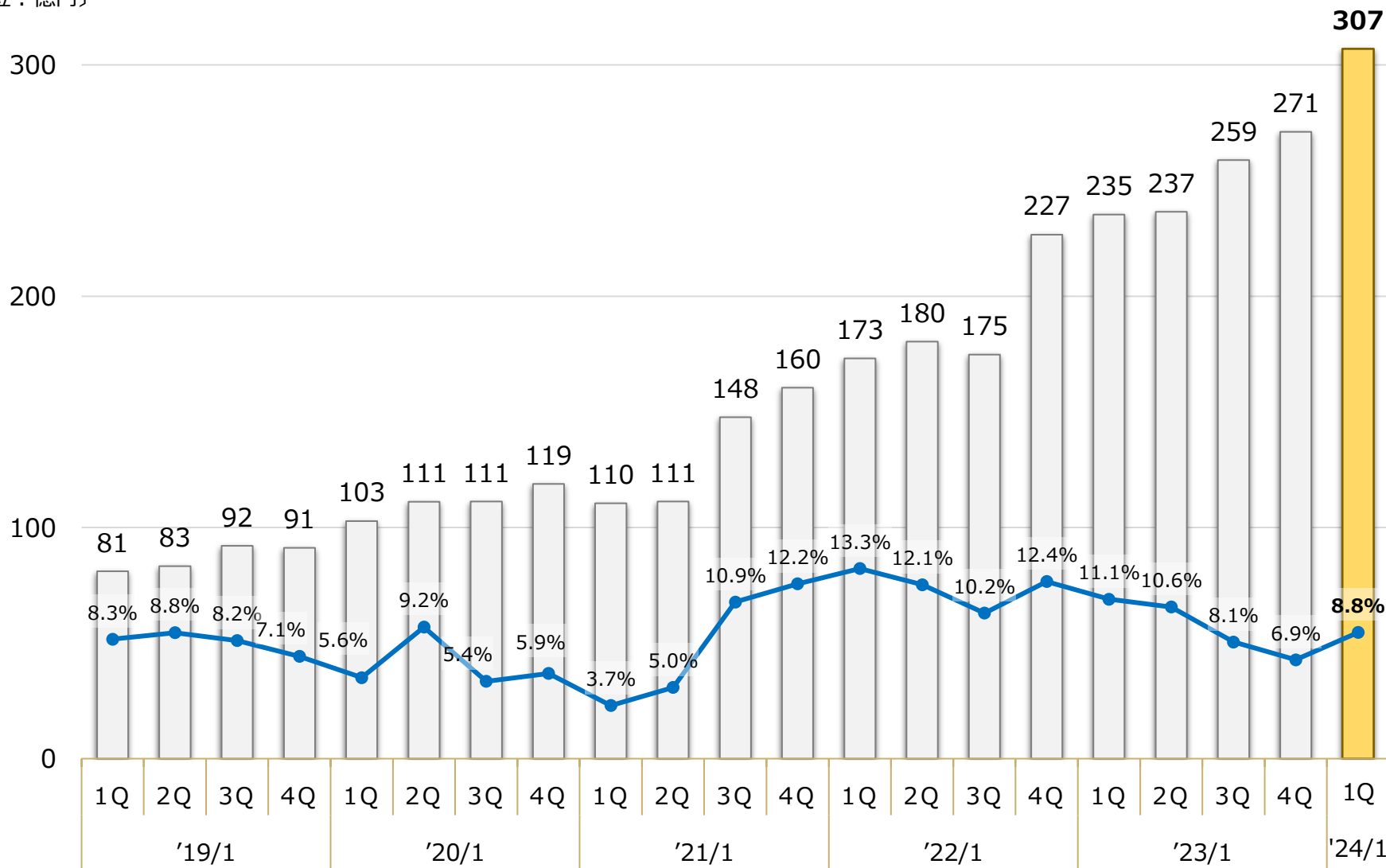
■ 電子部品事業 売上高・営業利益率 四半期別推移

〔単位：億円〕 □売上高 ●営業利益率



■ 電機部品事業 売上高・営業利益率 四半期別推移

(単位：億円) □ 売上高 ● 営業利益率



お問合せ先

株式会社 三井ハイテック

経営企画本部 経営企画統括部
広報・IR部 広報・IRグループ
TEL 093-614-1112

<免責事項>

本資料に記載されている当社グループの計画・将来の見通し・戦略などのうち、過去または現在の事実に関するもの以外の情報は、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報による判断に基づいております。従って、実際の業績は、様々なリスクや不確定要素の変動及び経済情勢などによって見通しと異なる結果となり得る場合があることを予めご了承ください。